

「フレキシブル エネルギー デバイス コンソーシアム」

平成 29 年度第三回講演会次第

日時： 11 月 10 日（金曜日） 13:15～16:50  
会場： 機械振興会館 6 階 6D-3 （東京都港区芝公園 3-5-8）  
テーマ： 基盤技術としてのバリア材料・プロセスの開発動向

次第：

- 13:15-13:20 会長挨拶
- 13:20-14:20 講演： Ukai Display Device Institute  
代表 鶴飼 育弘 氏  
「フレキシブルデバイスのバリア・封止技術動向  
ー今求められる温故知新ー」
- 14:20-15:20 講演： 東レエンジニアリング株式会社  
開発部門 商品開発センター  
所長 寺田 豊治 氏  
「フレキシブルデバイスのための R2R 製造プロセス紹介」
- 15:20-15:30 休憩
- 15:30-16:30 講演： 山形大学  
有機エレクトロニクスイノベーションセンター  
産学連携教授 向殿 充浩氏  
「フレキシブル有機エレクトロニクス用基板と封止技術」
- 16:30-16:50 今後の活動に関する意見交換

今後の予定：

- 第 4 回 2018 年 1 月 19 日（金） 1315-1700 機械振興会館 6 D-3  
テーマ：ノンセクション（特定テーマなし）
- 第 5 回 2018 年 3 月 9 日（金） 1315-1700 機械振興会館 6-6 5  
テーマ：振動発電研究の動向